

令和5年度 6年度 サポイン申請企業募集のご案内

令和3年4月6日

- 1 申請事業 戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（サポイン事業）
- 2 事業内容 精密加工、表面処理、立体造形などのものづくり基盤技術の向上を目的として中小企業等が、大学・公設試等と連携して行う、研究開発、その成果の販路開拓に係る取組等に対して最大3年間の支援を実施するもの。

事業期間 2年又は3年
単年度補助額 4500万円以下
2年度合計補助額 7500万円以下
3年度合計補助額 9750万円以下
補助率：原則2/3以内

*ものづくり基盤技術（対象技術）とは

- | | |
|--------------|----------------|
| 1, デザイン開発技術 | 2, 情報処理技術 |
| 3, 精密加工技術 | 4, 製造環境技術 |
| 5, 接合・実装技術 | 6, 立体造形技術 |
| 7, 表面処理技術 | 8, 機械制御技術 |
| 9, 複合新機能材料技術 | 10, 材料製造プロセス技術 |
| 11, バイオ技術 | 12, 測定計測技術 |

- 3 申請時期 令和5年1月～4月 (注 公募日程による)
令和6年1月～4月 (注 公募日程による)

- 4 募集締切 令和5年申請の場合⇒【締切令和3年7月】
令和6年申請の場合⇒【締切令和4年7月】

- 5 申請準備資料・日程

応募された企業と個別に支援内容等を打合せさせていただきます

お問合せ先
株式会社ひたちなかテクノセンター
鈴木 貞明
TEL:029-264-2200
mail:suzuki@htc.co.jp